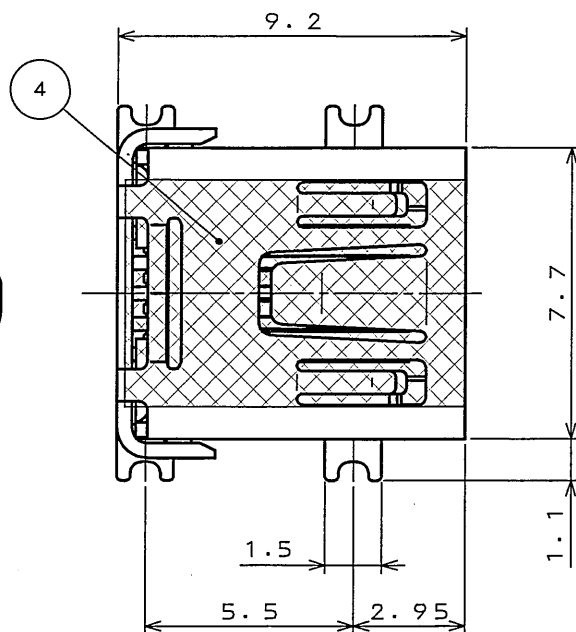
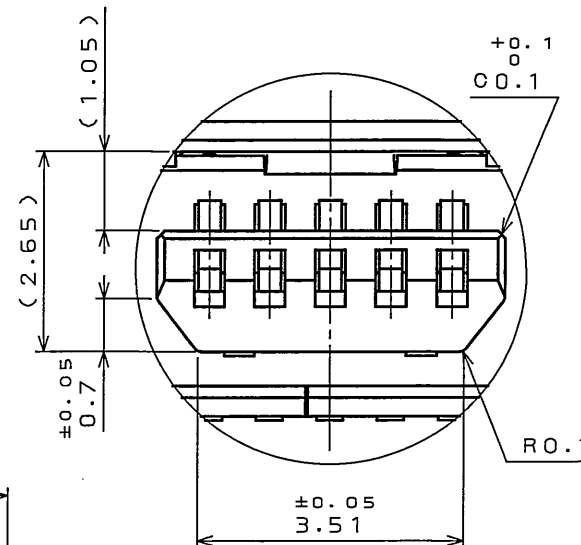


DETAIL C

(SCALE 20:1)



DETAIL B

(SCALE 10:1)

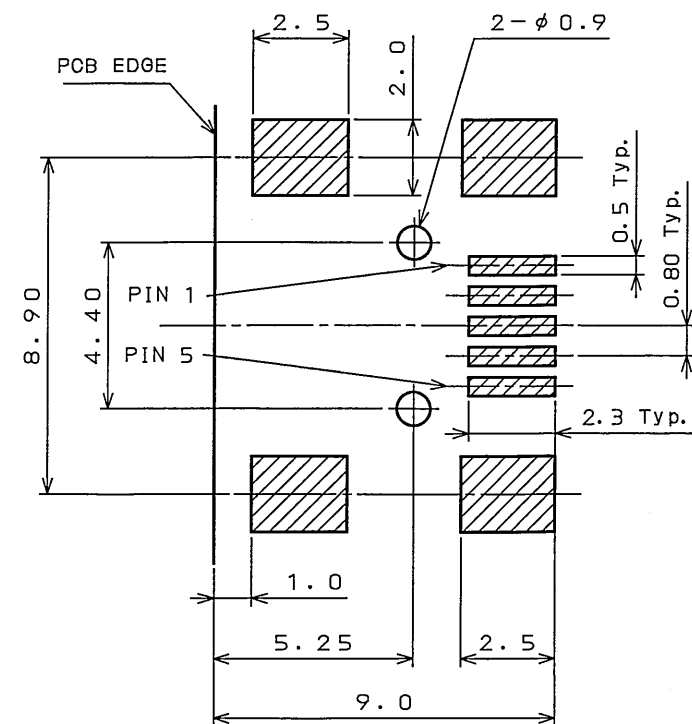
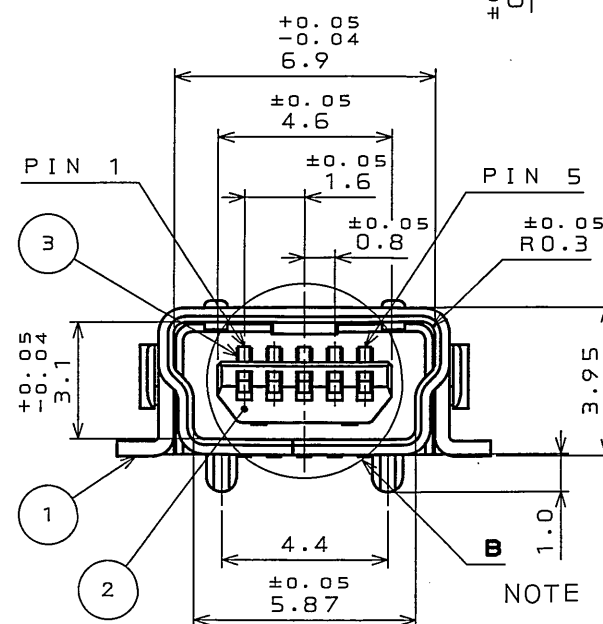
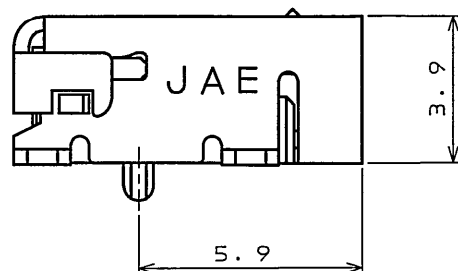
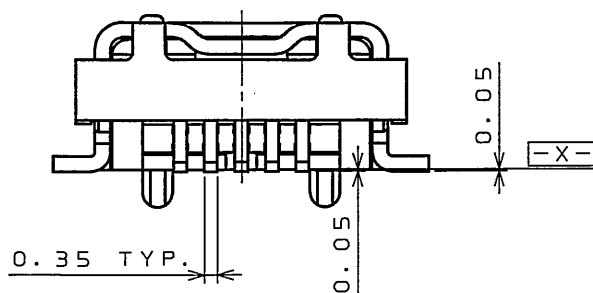
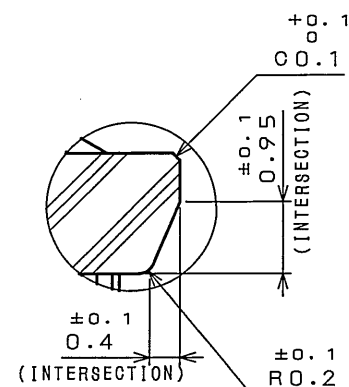


FIGURE A :PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT

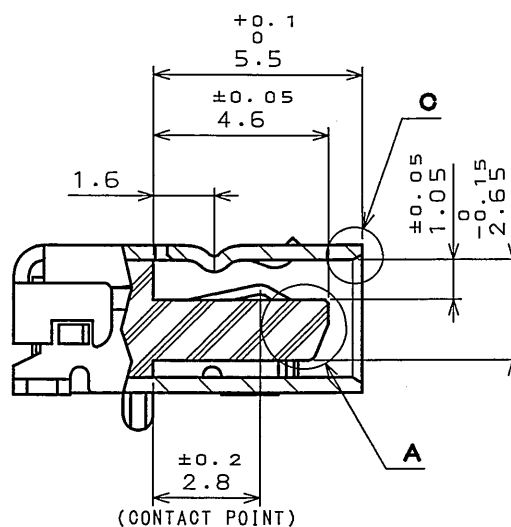


NOTE 1. RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS 0.80mm TO 1.57mm
2. RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMENSION : REFER FIGURE A
3. SHELL AND CONTACT COPLANARITY IS 0.10mm Max.

注 1. 推奨基板厚は0.80mmから1.57mmとする。
2. 基板パターンの寸法は図-Aを参考とする。
3. SMT寸法公差内におけるシェル及びコンタクトのパラツキは0.1以下とする。



DETAIL A
 (SCALE 10:1)



△	4	MYLAR	／	POLYESTER FILM	_____	_____
	3	CONTACT	5	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD OVER NICKEL△ ₃ TERMINAL AREA:TIN-COPPER PLATING	GOLD:0.76μmMin.
	2	HOUSING	1	GLASS FILLED 6T NYLON	(COLOR:BLACK)	UL 94V-0 RATED
	1	SHELL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING △ ₂	_____
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 (SCALE)		JAE-CONNECTOR.COM	
JACS-3286-E		30.0oct.2002		5:1		日本航空電子工業株式会社	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		Reference Only JAE AVIATION	
		担当 CHK.		DX2R005HN2		ELECTRONICS	
		査問 APPD.		MINI USB CONNECTOR		INDUSTRY, LTD.	
		承認 APPD.		MINI-B RECEPT. R/A SMT TYPE		図面番号 (DRAWING NO.)	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		重量 (WEIGHT)		SJ037525	
. ± 0.8		×° ±					
.X ± 0.4		×°X ±					
.XX ± 0.1							
.XXX ±							